

第 42 回宇宙用部品連絡会アジェンダ案

日時： 平成 28 年 11 月 2 日（水） 13：30～16：40（受付 13：00～）

場所： CIVI 研修センター 新大阪東 E605（JR 新大阪駅東口徒歩 1 分）

1. 開会の挨拶
2. JAXA からの情報 (13：30～14：00 30分)
 - 2.1 JAXA の部品開発状況について
 - 2.2 SJ パワーMOSFET の開発状況と 250V 品の仕様について
 - 2.3 新事業促進部関西サテライトオフィス紹介
3. 部品ユーザからの情報 (14：00～14：20 20分)
 - 3.1 三菱電機(株)鎌倉製作所
4. 部品メーカーからの情報 (14：20～15：15 55分)
 - 4.1 プリント配線板事業について／OKI サーキットテクノロジー(株)・山梨アビオニクス(株)
 - 4.2 リード付きサーミスタの新規認定（結果報告）／(株)立山科学デバイステクノロジー
 - 4.3 パワーMOSFET（新 B シリーズ）の新規認定／富士電機(株)
 - 4.4 積層セラミックコンデンサ（L104、M105）の再認定／(株)福井村田製作所
 - 4.5 スタック形積層セラミックコンデンサの新規認定（認定中止）／(株)福井村田製作所
 - 4.6 固定皮膜抵抗器（RLS-C）の認定辞退／真田 KOA(株)
 - 4.7 汎用熱制御フィルムの認定辞退／宇部興産(株)
- ◆休 憩◆ (15：15～15：40 25分)
5. QPL／QML 部品認定状況報告 (15：40～15：50 10分)
 - 5.1 共通部品等の認定状況
 - 5.2 QTS／ADS の改定状況
 - 5.3 認定部品の変更管理状況
6. 海外情報 (15：50～16：30 40分)
 - 6.1 G12/11 報告
 - 6.2 欧州部品関係情報
 - 6.3 SPCD 速報
7. その他 (16：30～16：40 10分)
 - 7.1 MEWS29 開催報告
 - 7.2 その他今年度イベント紹介
8. 閉会の挨拶

※意見交換会（17：00～19：00）